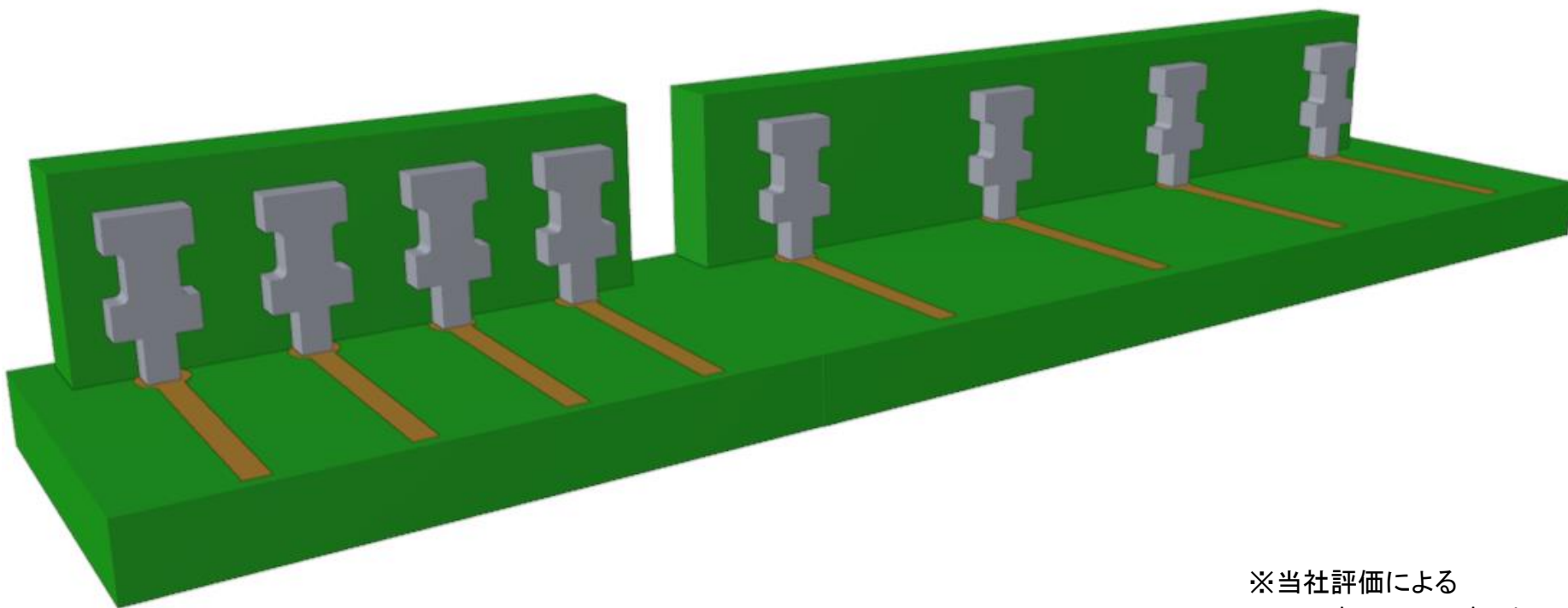


当社従来品から基板実装のずれを改善(※)

配線パターンに合わせて極数やリードピッチが自由に設定可能

Improved board mounting misalignment from our conventional product. (※)

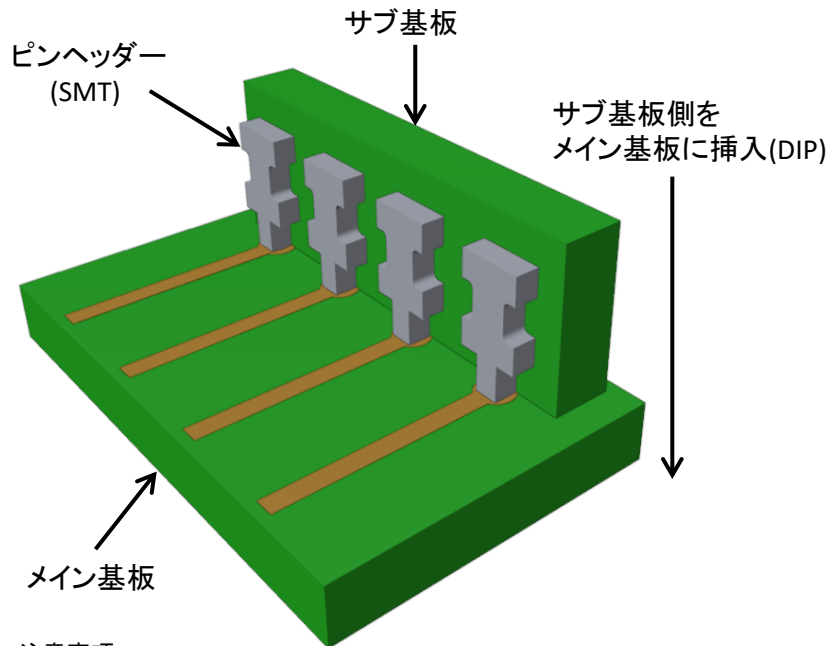
The number of poles and lead pitch can be freely set to match the wiring pattern.



※当社評価による
Based on our evaluation

用途・目的

【基板接続イメージ】



注意事項

- ・端子先端が基板より突出した状態になりますので、変形に注意してください。
- ・本製品は、電気接続部品ですので別途基板を保持する構造が必要です。

製品概要

- ・表面実装により、一般電子部品と同じ工程で基板に実装可能
- ・配線パターンに合わせて、極数やリードピッチが自由に設定可能
- ・当社従来品と比較して基板への実装のズレを改善(※)

※当社評価による

製品仕様

製品名	ピンヘッダー
形状	
長さ	7.1 mm
幅	1.7 mm
板厚	0.64 mm
材質	黄銅 brass
表面処理	スズめっき tin plating
メイン基板適合板厚	1.6 mm
基板への実装	表面実装 SMT
納入形態	エンボスキャリアテープ
梱包数	5000個/リール

製品特徴

	RoHS指令 対応製品		JIS C 0806-3 (表面実装部品の連続 テープによる梱包)に準拠
--	----------------	--	--

※製品についてご質問・ご不明な点ございましたらお問い合わせ下さい。